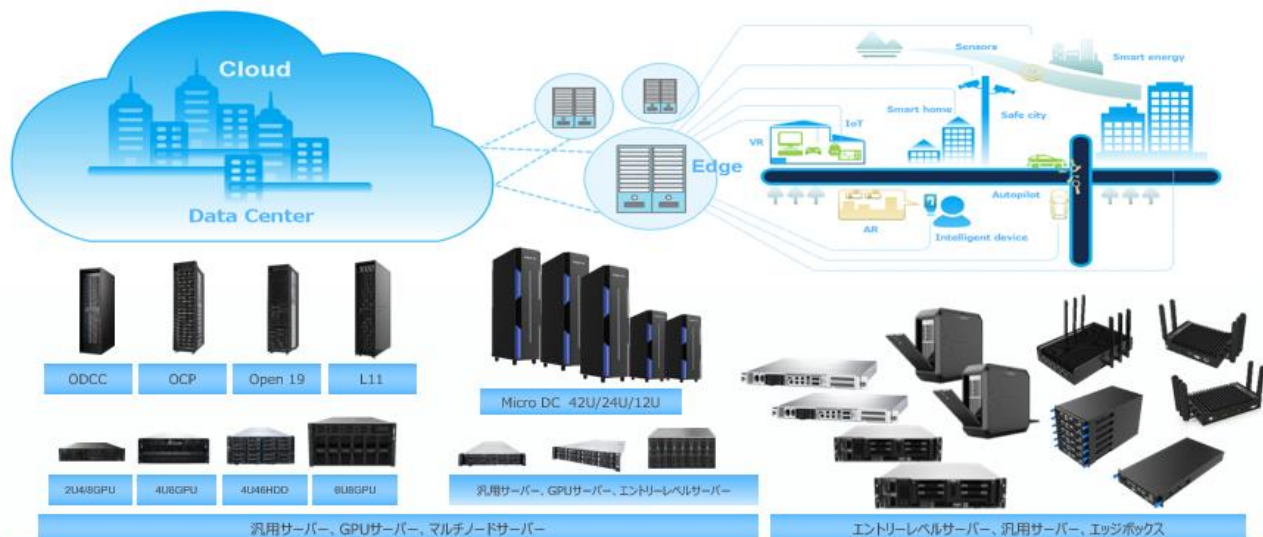


コアコンピューティングインフラからエッジコンピューティングまでの

AIソリューションプロバイダー

データセンターのインフラからアプリケーションの開発基盤までの多様なソリューションを提供


データセンター用ラックソリューションからエッジボックスまでの全製品イメージ




エッジボックスからAIサーバーソリューションまでの日本における事例





エッジサーバー製品・システム概要

NE5260M5 (2U2S SFF/2DWGPU※1)	筐体寸法	2U 448 * 87.5 * 430 (W*H*D) mm
用途: ビデオ処理, 画像認識, 仮想化, 産業IoT, AIoT, エッジクラウド等 	CPU&メモリー	2* Intel Xeon Cascade lake CPU, 16* DDR4 DIMM
	ストレージ	Max 6* SFF SAS/SATA HDD/SSD
	PCIeスロット	Max 6* PCIe Slot, 4* DWGPU/SWGPU可

NE3160M5 (1U1S SFF/SWGPU)	筐体寸法	1U 435 * 43 * 420 (W*H*D) mm
用途: 産業AIoT, スマートシティ, スマート工場等 	CPU&メモリー	1* Intel Xeon Sky Lake-D CPU, 4* DDR4 DIMM
	ストレージ	2*SFF SAS/SATA HDD/SSD 内蔵1* M.2 SSD on board
	PCIeスロット	2* PCIE Slot, SWGPU対応可

NE3412M5 (1S LFF/DWGPU)	筐体寸法	190 * 420 * 460 (W*H*D) mm
用途: ビデオ処理, 産業AIoT, 画像認識等 	CPU&メモリー	1* Intel Xeon Cascade lake CPU, 8* DDR4 DIMM
	ストレージ	Max 9* SFF/LFF SATA HDD/SSD
	PCIeスロット	Max 3*PCIe Slot, DWGPU対応可

NE3120M5 (1U1S SFF)	筐体寸法	1U 481.6 * 43.5 * 420 (W*H*D) mm
用途: 産業AIoT, スマートシティ, スマート工場等 	CPU&メモリー	1* Intel Xeon Exxx CPU, 4* DDR4 DIMM
	ストレージ	Max 2* SFF SAS 3.0/SATA HDD/SSD, 1* M.2 SSD hard drive
	PCIeスロット	Front I/O Max 2* PCIe slot, SW GPU対応可

EIS800E(micro-center node)	筐体寸法	220 * 42.8 * 460 (W*H*D) mm
用途: ビデオ処理, 仮想化, エッジクラウド等 	CPU&メモリー	1* Atom C3758R/C3558R, 2* 32GB DIMM
	ストレージ	Up to 2* M.2 512 GB SSD
	I/O インタフェース	2* RS232/485 port or CAN port (optional), 3* DIO port, M.2 GPU対応可

※1 略語説明: 1U: 1 Rack Unit; 2S: 2 Socket; LFF/SFF: Large/Small Form Factor; SWGPU: Single Wide GPU; DWGPU: Double Wide GPU

お問い合わせ: Inspur Electronic Information メール: jasales@ieisystem.com TEL: +81-3-6206-3180

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング 10階

©2023 IEI. All rights reserved. ●本パンフレットに掲載の製品仕様は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。